

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2023-057

## 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司，于近日收到了国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体如下：

### 一、发明专利情况

（1）证书号：第 6468162 号

发明名称：双马来酰亚胺-三嗪树脂及其制备方法和应用

专利号：ZL 2021 1 1424770.5

专利申请日：2021 年 11 月 26 日

专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司

发明人：江胜宗；林仁宗；袁青青

授权公告日：2023 年 11 月 07 日

专利权期限：二十年（自申请日起算）

（2）证书号：第 6469684 号

发明名称：一种氰酸酯树脂凝胶及其制备方法和应用

专利号：ZL 2022 1 0059433.9

专利申请日：2022 年 01 月 19 日

专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司

发明人：袁青青；江胜宗；林仁宗

授权公告日：2023 年 11 月 07 日

专利权期限：二十年(自申请日起算)

## 二、对公司的影响

发明专利一提供一种双马来酰亚胺-三嗪树脂及其制备方法和应用，涉及树脂技术领域。本发明的双马来酰亚胺-三嗪树脂可用于制备集成电路封装基板。

发明专利二提供一种氰酸酯树脂凝胶及其制备方法和应用，涉及氰酸酯树脂技术领域。本发明的一种氰酸酯树脂凝胶可应用于高多层线路板材料的制作，有助于提高耐热性能和力学性能。

本次两项发明专利取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司在高端覆铜板树脂材料领域知识产权的布局，从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日